

株式会社管理工学研究所
代表取締役社長 金谷 直己殿

個人情報に関する同意書（面接時）

私の個人情報について、株式会社管理工学研究所がその利用目的のために取得・保管・利用することを、下記の内容について同意いたします。

日付： 年 月 日

氏名： _____

1. 個人情報の利用目的

ご提出いただきます履歴書、職務経歴書、又はそれらに順ずる書類の中に記載されている個人に関する情報（以下「個人情報」という。）は、当社の採用活動を目的としてのみ取得・利用されるものとします。

2. 個人情報の取扱い

個人情報は、厳重に管理されるものとし、法律の定め又は本人による別段の同意が無い限り、目的の範囲内においてのみ収集、使用されるものとします。

3. 個人情報の委託・提供

個人情報を第三者に提供することはいたしません。又、利用の範囲内で委託する場合があります。

4. 個人情報の開示・訂正等

本人に関わる個人情報の開示・訂正・削除等を会社に対して求めることができます。

5. 個人情報の削除・廃棄

個人情報は、目的に照らして保管する必要がなくなった場合、速やかに破棄、削除されるものとします。また、履歴書、職務経歴書、又はそれらに順ずる書類になどにつきましては、不採用時の場合は速やかにご返却又は廃棄いたします。

※人材紹介会社経由でのご応募の場合等は、人材紹介会社との契約に基づき書類等を処理いたします。

6. 個人情報の提供の任意性

個人情報の提供は、あくまでご本人の任意により提供いただきます。ただし、提供いただけない場合には、採用の必要事項を満たすことが出来ず、採用業務上適正な処理を行えず、ご本人に対して不利益な事項が発生する場合があります。

7. 個人情報に関するお問合せは

人事採用担当責任者、又は個人情報保護管理者までお願いいたします。

privacy@kthree.co.jp

以上